

Používa sa na olepovanie elektroinštalácie, potrubia a vzduchotechniky. Je vhodná na omotávanie a balenie penových a plstenných materiálov. Hodí sa tiež na uzatváranie nádob s hygroskopickým obsahom, na zväzkovanie káblov a značenie potrubia.

IZOLAČNÁ PÁSKA SILA 0,13 MM 3 N / 25 MM je samolepiaca páska zložená z pružnej PVC fólie a jednostranne nalepeného lepidla zo silne lepiaceho prírodného kaučuku.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- pružný nosič
- nosič odolný voči vode
- odolnosť voči starnutiu
- odolná kyselinám, zriedeným lúhom a mnohým ďalším chemikáliám

APLIKÁCIA

IZOLAČNÁ PÁSKA HRÚBK 0,13 MM 3 N / 25 MM musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	čierna, striebrosivá
dutinka	38 mm
lepidlo	prírodný kaučuk
nosič	PVC fólia
odolnosť voči teplu	-5 °C až do +60 °C
odolnosť voči teplu krátkodobá	+80 °C
predĺženie pri pretrhnutí	200 %
prířnavosť	>3 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,13 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	>60 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
25 m	38 mm	64 ks
25 m	50 mm	48 ks

Vydané 15. 1. 2014, revidované 30. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.